主催・協賛・関連行事ご案内

開催月日	行　事　名　〔主　催〕　（会場もしくは開催地）	掲載号
2025年		
11/26	ITMA ASIA 2025 調査報告会〔ファッションビジネス学会〕（オンライン）	98巻10号
26～27	令和7年度　第2回　材料科学基礎講座〔日本材料科学会〕（島津製作所）	98巻10号
27～28	**第21回色材IT（Inkjet Technology）講座**〔本会 関東支部〕（DIC／オンライン）	98巻10号
12/2～3	第45回レオロジー講座〔日本レオロジー学会〕（オンライン）	98巻 6 号
5	コロイド先端技術講座2025〔日本化学会〕（同志社大学）	98巻11号
16	第201回腐食防食シンポジウム〔腐食防食学会〕（東京理科大学）	98巻10号
16～17	第12回分散凝集科学技術講座〔日本化学会〕（オンライン）	98巻10号
2026年		
1/ 15	第193回ラドテック研究会講演会〔ラドテック研究会〕（早稲田大学）	98巻11号
23	第43回コロイド・界面技術シンポジウム〔日本化学会〕（同志社大学／オンライン）	98巻11号
2/ 5～6	第30回省エネルギーセミナー〔紙パルプ技術協会〕（タワーホール船堀／オンライン）	98巻11号

協　賛　行　事

コロイド先端技術講座2025
コロイド・界面化学が繋ぐエナジーハーベスティング

主　催　日本化学会　コロイドおよび界面化学部会
日　時　12月5日（金）9：55～17：25
会　場　同志社大学東京サテライト・キャンパス（東京都中央区京橋2-7-19京橋イーストビル3階）（現地対面のみ）
内　容　・どこでも電源の実現へ：ペロブスカイト太陽電池の界面材料が拓く未来
京大　若宮淳志
・有機無機界面制御による次世代光エネルギー変換システムの創製
早大　石井あゆみ
・電気二重層エレクトレットを利用した振動発電素子の開発
東北大　小野新平
・その他
参加費　部会員・講師紹介10,000円，日化・協賛・後援学会員15,000円，非会員20,000円，学生（部会員）3,000円，学生（非会員）5,000円
問合先　日本化学会　コロイドおよび界面化学部会
E-mail: jigyoukikaku_02@colloid.csj.jp
URL：https://colloid.csj.jp/202509/colloid_energy2025/

第193回ラドテック研究会講演会

主　催　（一社）ラドテック研究会
日　時　2026年1月15日（木）13：00～16：40
場　所　早稲田大学内コマツ100周年記念ホール
内　容　・分子内エステル交換を利用した分解が可能なUV硬化型接着剤の開発
信州大　高坂泰弘
・光ペルフルオロアルキル化反応の開発
お茶大　矢島知子
・アクリル系環化重合性モノマーの開発とUV硬化分野での応用展開
日本触媒　橘　敦
・その他
問合先　（一社）ラドテック研究会事務局

第43回コロイド・界面技術シンポジウム
“自己組織化や分子集合体を活用した製剤設計・評価技術”

主　催　日本化学会　コロイドおよび界面化学部会
会　期　2026年1月23日（金）
会　場　同志社大学東京サテライト・キャンパス（東京都中央区京橋2-7-19京橋イーストビル3階），オンライン
内　容　・界面活性剤分子集合体の多様性とおもしろさ
横国大　荒牧賢治
・NMRによるナノ分散系の内部構造解析と製剤物性評価
千大　植田圭祐
・コロイド粒子の自己集合による構造形成とその光学特性
名市大　山中淳平
・その他
参加費（税込）　部会員・講師紹介15,000円，日本化学会・協賛学会員18,000円，非会員25,000円，学生（部会員）3,000円，学生（非会員）5,000円
申込先　URL：https://colloid.csj.jp/
問合先　日本化学会　コロイドおよび界面化学部会
E-mail: jigyoukikaku_01@colloid.csj.jp

第30回省エネルギーセミナー（ハイブリッド開催）
「カーボンニュートラル実現に向けて
～省エネ・新エネ・DXの技術動向～」

主　催　紙パルプ技術協会（JAPAN TAPPI）
会　期　2026年2月5日（木），6日（金）
場　所　タワーホール船堀　小ホール　定員150名，同時にライブ配信（ZOOMウェビナー）　定員500名
内　容　特別講演2件を含め総講演数18件
参加費
・会場参加　17,400円（個人・団体会員，協賛団体会員）。
22,600円（非会員）。
会場参加は昼食費・懇親会費込。
・ライブ配信　9,200円（個人・団体会員，協賛団体会員）。
14,400円（非会員）。
・大学関係者は無料。
※参加費はセミナー要旨集代（紙ベース），消費税込。
申込期間　2025年11月21日～2026年1月22日
申込先　紙パルプ技術協会
〒104-8139 東京都中央区銀座3-9-11 紙パルプ会館11階
TEL 03-3248-4841
URL：https://www.japantappi.org/event/#eventlist